Срок разработки: не более 14 дней.

Технические требования:

1. Толщина платы - 1,5 мм.
2. Количество слоев – 4.
3. Класс точности: проводник-зазор 150 мкм, отверстие 300 мкм с площадкой 700 мкм.
4. Класс изделия по ipc610 – 3ий.
5. Компоненты по возможности расположить с фронтальной стороны платы. Задняя часть платы будет греться, поэтому лучше чтобы все компоненты были с одной фронтальной стороны.

Дополнительная информация:

Библиотека компонентов доступна по ссылке <https://github.com/VasiliyPodlesniy/AltiumLibrary>.

Специальные требования:

1. Разъемы Х1 и Х2 расположить с фронтальной стороны платы
2. Разъемы Х3 и Х4 расположить с задней части платы.